



達能科技公布 2011 年第一季業績報告

單季營收年成長率156%

稅後每股盈餘達1.47元

2011 年 4 月 25 日·桃園訊 — 達能科技股份有限公司 (以下簡稱「達能」或「本公司」，台灣證交所股票代碼：3686) 於 4 月 25 日公布 2011 年第一季業績報告，年營收與獲利雙創歷史新高。

重點摘要

- 第一季營收較去年同期成長 156%，達 15.64 億元
- 單季營業毛利率 22.5%，較前一季增加 4 個百分點
- 單季營業利益 3.04 億元，較去年同期成長 205%，營業利益率 19.5%，較去年之 16.5% 增加 3 個百分點。稅後淨利 2.5 億元，亦較去年同期 0.78 億元，有 3 倍以上之成長。
- 第一季每股稅後盈餘 1.47 元，較去年同期之 0.56 元大幅成長

經營層報告

「由於太陽能矽晶圓產能擴產相對仍然較小，本公司2011年第一季業績持續正向成長，單季營收較去年同期增加156%，獲利率亦維持相對水準。為了滿足下游客戶擴產的需求，擴產腳步仍在持續進行中，晶圓二廠產能200MW已於2011年第一季末逐漸開出，擴產效益仍將顯現於未來出貨及營收成長上，晶圓三廠產能預計於今年第三季陸續開出。」

一、損益資訊

受惠於出貨增加、單價穩定上揚等有利因素，本公司第一季營收達 15.64 億元，較前一季成長 17.6%，年成長率達 156%。

第一季營業毛利 3.53 億元，較前一季的 2.43 億元成長 45%。主要是受到單價及產能提升之故，致使毛利率提升。

由於費用控制得宜，第一季營業利益較前一季成長 65%至 3.04 億元，營業利益率達 19%，較前一年度同期成長約 3 倍有餘。

第一季稅後純益 2.51 億元，較前一季增加 69%，稅後純益率 16%，也較去年同期成長 3 倍有餘。

| 單位:新台幣百萬元 | Q1'11 | Q4'10 | Q1'10 | QoQ | YoY |
|--------------|-------|-------|-------|------|------|
| 營業收入 | 1,564 | 1,330 | 610 | 18% | 156% |
| 毛利率 | 22% | 18% | 24% | 4% | -2% |
| 營業費用 | (48) | (59) | (42) | -18% | 15% |
| 營業淨利 | 304 | 184 | 100 | 65% | 205% |
| 營業淨利率 | 19% | 14% | 17% | 5% | 2% |
| 稅後淨利 | 251 | 149 | 78 | 69% | 222% |
| 淨利率 | 16% | 11% | 13% | 5% | 3% |
| EBITDA | 400 | 260 | 132 | 54% | 202% |
| EBIT | 310 | 184 | 102 | 69% | 203% |
| EPS(NTD) | 1.47 | 0.98 | 0.56 | 50% | 163% |

二、資產負債

| 單位:新台幣百萬元 | Q1'11 | Q4'10 | Q1'10 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 現金及約當現金 | 2,780 | 1,235 | 489 |
| 應收帳款 | 362 | 231 | 151 |
| 存貨 | 393 | 327 | 150 |
| 固定資產淨額 | 4,232 | 3,377 | 1,570 |
| 短期借款 | 742 | 383 | 148 |
| 長期借款 | 1,025 | 1,005 | 313 |
| 負債總額 | 2,731 | 2,334 | 850 |
| 股東權益 | 5,561 | 3,136 | 1,814 |
| 總資產 | 8,291 | 5,470 | 2,664 |

截至第一季底，達能科技帳上計有現金及約當現金新台幣 27.8 億元。

第一季底應收帳款較前季增加，主係因銷售增加所致。

第一季底固定資產較前一季增加，主係建置晶圓二廠產能及預付晶圓三廠之設備款所致。

第一季之銀行長短期借款較前季增加，主係為因應二廠及三廠擴產所增加之機器設備貸款。

三、營運分析

| 單位：% | 1Q11 | 4Q10 | 1Q10 |
|------------|------|------|------|
| 營業毛利率* | 22% | 18% | 24% |
| 稅後純益率* | 16% | 11% | 13% |
| 總資產報酬率 | 15% | 13% | 14% |
| 股東權益報酬率 | 23% | 21% | 19% |
| 負債佔資產比率 | 33% | 43% | 32% |
| 流動比率 | 231% | 156% | 186% |
| 速動比率 | 194% | 123% | 142% |
| 應收帳款週轉率(次) | 21 | 24 | 22 |
| 平均收現天數(天) | 17 | 15 | 16 |
| 存貨週轉率(次) | 13 | 13 | 14 |
| 平均銷貨天數(天) | 27 | 29 | 27 |

*係單季數字

營業毛利率與稅後純益率高於前一季，主因單價提升及成本降低所致；毛利率較前一年度同期略為下滑，主係多晶矽原料價格上升所致。

總資產報酬率及股東權益報酬率分別為 15%及 23%，均較前一季及前一年度同期成長。

負債比率與去年同期比維持平穩，比前一季減少十個百分點，主係獲利提升及現金增資所致。

四、現金流量

| 單位：新台幣百萬元 | Q1'11 | Q4'10 | Q1'10 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| 營業活動淨現金流入 | 25 | 322 | 106 |
| 本期淨利 | 251 | 149 | 78 |
| 折舊及攤提費用 | 89 | 76 | 30 |
| 其他 | (315) | 97 | (2) |
| 投資活動之淨現金流出 | (1,029) | (906) | (145) |
| 購置固定資產 | (1,022) | (828) | (245) |
| 其他 | (7) | (78) | 100 |
| 融資活動之淨現金流入 | 2,549 | 682 | 333 |
| 銀行借款 | 378 | 682 | (5) |
| 現金增資 | 2,171 | 0 | 338 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加 | 1,544 | 98 | 294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,235 | 1,137 | 195 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,780 | 1,235 | 489 |

第一季來自營業活動的淨現金流入為 0.25 億元，較前一季減少，主係因預付長期購料款所致。

第一季之資本支出共計 10.22 億元，較前期增加，主要為擴充晶圓二廠之新產能及支付晶圓三廠機器設備訂金所致。

第一季來自融資活動的淨現金流入為 25.49 億元，較前一季及去年同期增加，主係 3 月份辦理現金增資所致。

五、產能進程

| 單位:MW | 4Q10 | 1Q11 | 4Q11 |
|-------|------|------|------|
| 晶圓一廠 | 120 | 120 | 120 |
| 晶圓二廠 | 90 | 200 | 200 |
| 晶圓三廠 | | | 200 |
| 產能合計 | 210 | 320 | 520 |

晶圓一廠年產能 120 MW 持續滿載。晶圓二廠產能為 200 MW，已於 2011 年第一季末開出。晶圓三廠已於 2011 年一月動土，規劃總產能 200MW 將於今年第三季起陸續開出。

聯絡人

代理發言人:吳育宜財務長

發言人電郵: pr@danentech.com

<http://www.danentech.com/ir.html>

電話：+886 3 4738788

傳真：+886 3 4738368

關於達能

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶圓製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能多晶矽錠(silicon ingot)、太陽能多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有兩座晶圓製造廠，晶圓三廠亦正在興建中。達能科技現有 600 位員工，經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技已順利取得數家國際太陽能電池大廠認證，未來期以成本優勢、客製化彈性及產品多樣性，成為台灣太陽能矽晶圓專業製造之領導廠商。